

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. September 2005 (01.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/080524 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C09J 175/04,
163/00, C08G 59/00, 18/10, B32B 17/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050801

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Februar 2005 (25.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
04004189.9 25. Februar 2004 (25.02.2004) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIKA TECHNOLOGY AG [CH/CH]; Zugerstrasse
50, CH-6340 Baar (CH).

(72) Erfinder; und

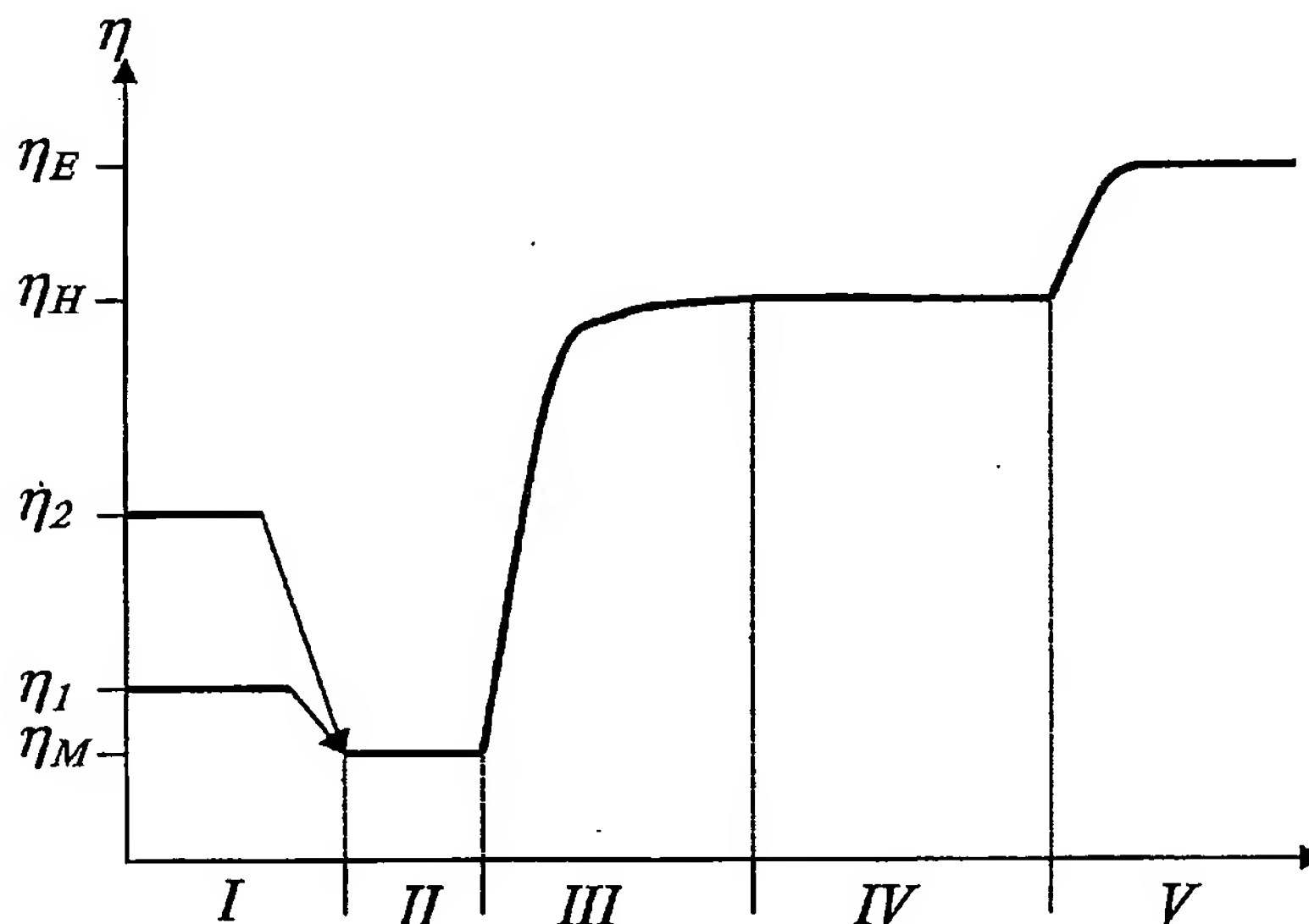
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MERZ, Peter
[CH/CH]; Riedgutschstrasse 38, CH-8832 Wollerau
(CH). FINTER, Jürgen [CH/CH]; Zeunerstrasse 3,
CH-8037 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: TWO-COMPONENT ADHESIVE FOR PRODUCING SEMI-FINISHED PRODUCTS AND COMPOSITE SAND-
WICH MATERIALS

(54) Bezeichnung: ZWEIKOMPONENTIGER KLEBSTOFF ZUR HERSTELLUNG VON HALBZEUGEN UND SANDWICH-
VERBUNDWERKSTOFFEN



(57) Abstract: The invention relates to two-component adhesives (K), consisting of two components (K1) and (K2). The component (K1) comprises at least one epoxy resin (A) with on average more than one epoxy group per molecule; at least one epoxy adduct (B) with on average more than one epoxy group per molecule, said product being an adduct of type (B1), optionally combined with an epoxy adduct of type (B2); at least one reaction product (F) of an epoxy adduct (B) comprising a compound (C), which has at least two isocyanate groups, in addition to at least one curing agent (D) for epoxy resins, which is activated by an increased temperature. The component (K2) comprises a compound (E), which comprises at least two isocyanate groups.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft zweikomponentige Klebstoffe K, welche aus zwei Komponenten K1 und K2 bestehen. Die Komponente K1 umfasst mindestens ein Epoxidharz A mit durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe pro Molekül; mindestens ein Epoxid-Addukt B mit durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe pro Molekül und ist ein Epoxid-Addukt des Typs B1 und gegebenenfalls kombiniert mit einem Epoxid-Addukt des Typs B2; mindestens ein Reaktionsprodukt F eines Epoxid-Adduktes B mit einer Verbindung C, welche mindestens zwei Isocyanatgruppen aufweist sowie mindestens einen Härter D für Epoxidharze, welcher durch erhöhte Temperatur aktiviert wird. Die Komponente K2 umfasst eine Verbindung E, welche mindestens zwei Isocyanatgruppen umfasst.

5

ZWEIKOMPONENTIGER KLEBSTOFF ZUR HERSTELLUNG VON HALBZEUGEN UND SANDWICH-VERBUNDWERKSTOFFEN

Technisches Gebiet

10 Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der von Klebstoffen zur Herstellung von Halbzeugen und Sandwich-Verbundwerkstoffen.

Stand der Technik

DE 199 19 783 A1 beschreibt ein Herstellverfahren für ein durch Tiefziehen umgeformtes, wenigstens zweilagiges Blechverbundteil. Der hierfür verwendete Klebstoff ist insbesondere ein Epoxid-Hotmelt-Klebstoff und wird durch gezielte Temperaturzufuhr teilvernetzt, nach dessen Abkühlung umgeformt um schliesslich durch erneute Temperaturzufuhr endvernetzt zu werden. Dieses Verfahren weist jedoch den grossen Nachteil auf, dass der Umfang der Teilvernetzung sehr schwierig zu kontrollieren ist. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass ein derart teilvernetztes Teil über längere Lagerzeiten hin weitervernetzt, so dass ein Umformen nach einer langen Lagerzeit nicht mehr oder nur mehr sehr schlecht möglich ist.

WO 00/21747 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen eines einbrennlackierten Formbauteils. Hierfür wird ein Hotmelt-Epoxid-Klebstoff verwendet, welcher nach dem Tiefziehen durch Temperaturzuführung vernetzt wird. Das beschriebene Verfahren führt jedoch zu schlechter Haftung, weshalb die Verwendung eines Primers nötig ist. Weiterhin ist der abgekühlte Hotmelt-Klebstoff nicht plastisch verformbar und führt deshalb beim Umformen, insbesondere beim Tiefziehen, zu Rissen im Formteil.

EP 0 343 676 A2 beschreibt einen reaktiven Schmelzklebstoff auf Basis eines Polyurethan-Epoxidadduktes für den Einsatz als Bördelfalzklebstoff im Fahrzeugbau. Das Falzen erfolgt allerdings gemäss diesem Verfahren

unmittelbar anschliessend an das Zusammenkleben der Stahlbleche. Der offenbarte Klebstoff ist jedoch nicht verwendbar für die Herstellung eines lagerfähigen Halbzeugs, da die erzielte Festigkeit (10 psi) zu gering ist, um zu verhindern, dass durch die Druckkräfte beim Lagern oder anderen
5 Umformmethoden bedingt, der Klebstoff zwischen den Blechen herausgequetscht wird.

Darstellung der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen Klebstoff zur
10 Verfügung zu stellen, der einerseits bereits bei Raumtemperatur eine genügend grosse Festigkeit aufbauen kann, um gewährleisten zu können, dass das aus dem Klebstoff und zwei flächigen Substraten gebildete Halbzeug lagerfähig ist und umgeformt werden kann, ohne dass der Klebstoff zwischen den Substraten herausgequetscht wird und dass andererseits ein solcher
15 Klebstoff, beziehungsweise Halbzeug, hiernach zu einem späteren Zeitpunkt nochmals einem durch Temperatur verursachten Härteschritt unterworfen werden kann, die zu einer hohen Endfestigkeit führt, wie sie typischerweise von der Automobilindustrie für Karosserieteile gefordert wird.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass dies durch einen
20 zweikomponentigen Klebstoff gemäss Anspruch 1 erreicht werden kann.

Insbesondere zeigte sich, dass sich der erfindungsgemässe Klebstoff durch ein breites Haftspektrum auszeichnet und insbesondere auf beölten Metallblechen ohne Vorbehandlung eine exzellente Haftung aufweist.

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass mit einem erfindungsgemässen
25 Klebstoff äusserst widerstandsfähige und leichte Halbzeuge und Sandwich-Verbundwerkstoffe erzeugt werden können. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die mit einem Verfahren gemäss Anspruch 20 erzeugten Sandwich-Verbundwerkstoffe hohe Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit aufweisen.

30 Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft zweikomponentige Klebstoffe **K**, welche aus zwei Komponenten **K1** und **K2** bestehen. Die Komponente **K1** umfasst mindestens ein Epoxidharz **A** mit durchschnittlich mehr als einer
5 Epoxidgruppe pro Molekül; mindestens ein Epoxid-Addukt **B** mit durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe pro Molekül und ist ein Epoxid-Addukt des Typs **B1** und gegebenenfalls kombiniert mit einem Epoxid-Addukt des Typs **B2**; mindestens ein Reaktionsprodukt **F** eines Epoxid-Adduktes **B** mit einer Verbindung **C**, welche mindestens zwei Isocyanatgruppen aufweist sowie
10 mindestens einen Härter **D** für Epoxidharze, welcher durch erhöhte Temperatur aktiviert wird. Die Komponente **K2** umfasst eine Verbindung **E**, welche mindestens zwei Isocyanatgruppen umfasst.

Die Komponente **K1** umfasst mindestens ein Epoxidharz **A**. Das
15 Epoxidharz **A** weist durchschnittlich mehr als eine Epoxidgruppe pro Molekül auf. Bevorzugt sind 2, 3 oder 4 Epoxidgruppen pro Molekül. Vorzugsweise handelt es sich beim Epoxidharz **A** um ein Flüssigharz, insbesondere Diglycidylether von Bisphenol-A (DGEBA), vom Bisphenol-F sowie von Bisphenol-A/F (Die Bezeichnung ‚A/F‘ verweist hierbei auf eine Mischung von
20 Aceton mit Formaldehyd, welche als Edukt bei dessen Herstellung verwendet wird). Durch die Herstellungsverfahren dieser Harze bedingt, ist klar, dass in den Flüssigharzen auch höher molekulare Bestandteile enthalten sind. Solche Flüssigharze sind beispielsweise als Araldite® GY 250, Araldite® PY 304, Araldite® GY 282 (Vantico) oder D.E.R. ® 331 (Dow) erhältlich.

25

Die Komponente **K1** umfasst weiterhin mindestens ein Epoxid-Addukt **B**. Das Epoxid-Addukt **B** ist ein Epoxid-Addukt des Typs **B1** und gegebenenfalls kombiniert mit einem Epoxid-Addukt des Typs **B2**.

Das Epoxid-Addukt **B1** ist erhältlich durch die Reaktion mindestens ei-
30 ner Dicarbonsäure, bevorzugt mindestens einer dimeren Fettsäure, insbesondere mindestens einer dimeren C4 - C20 Fettsäure (entsprechend einer C8 – C40 Dicarbonsäure) mit mindestens einem Diglycidylether, insbesondere Bisphenol-A-Diglycidylether, Bisphenol-F-Diglycidylether oder Bisphenol-A/F-Di-

glycidylether. Das Epoxid-Addukt **B1** weist einen flexibilisierenden Charakter auf.

Das Epoxid-Addukt **B2** ist erhältlich durch die Reaktion von
5 mindestens einem Bis(aminophenyl)sulfon-Isomeren oder mindestens eines
aromatischen Alkohols mit mindestens einem Diglycidylether. Der aromatische
Alkohol ist bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe von 2,2-Bis(4-hydroxy-
phenyl)propan (=Bisphenol-A), Bis(4-hydroxyphenyl)methan (=Bisphenol-F),
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, Hydrochinon, Resorcin, Brenzkatechin, Naphtho-
10 hydrochinon, Naphtoresorcin, Dihydroxynaphthalin, Dihydroxyanthrachinon,
Dihydroxy-biphenyl, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, 5,5-Bis(4-hydroxy-
phenyl)hexahydro-4,7-methanoindan sowie alle Isomeren der vorgenannten
Verbindungen. Die bevorzugten Bis(aminophenyl)sulfon-Isomeren sind Bis(4-
aminophenyl)sulfon und Bis(3-aminophenyl)sulfon. Beim Diglycidylether
15 handelt es sich insbesondere um Bisphenol-A-Diglycidylether, Bisphenol-F-
Diglycidylether oder Bisphenol-A/F-Diglycidylether. Als besonders bevorzugter
aromatischer Alkohol ist Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon geeignet. Als besonders
bevorzugt ist das Epoxid-Addukt **B2** erhältlich durch die Reaktion von
Bis(aminophenyl)sulfon-Isomeren mit mindestens einem Diglycidylether. Das
20 Epoxid-Addukt **B2** weist eine eher starre Struktur auf.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform liegt als Epoxid-Addukt **B** als eine Kombination von Epoxid-Addukt **B1** und Epoxid-Addukt **B2** vor.

Es hat sich gezeigt, dass diese besonderes bevorzugte Kombination
25 von **B1** und **B2** eine gegenüber der entsprechenden Zusammensetzung, die
lediglich das Epoxid-Addukt **B1** enthält, erhöhte Glasübergangstemperatur,
aufweist.

Das Epoxid-Addukt **B** weist bevorzugt ein Molekulargewicht von 700 -
30 6000 g/mol, vorzugsweise 900 - 4000 g/mol, insbesondere 1000 - 3300 g/mol
auf. Unter ‚Molekulargewicht‘ oder ‚Molgewicht‘ wird hier und im Folgenden das
Molekulargewichtsmittel M_w verstanden.

Die Herstellung des Epoxid-Adduktes **B** erfolgt in der dem Fachmann bekannter Weise.

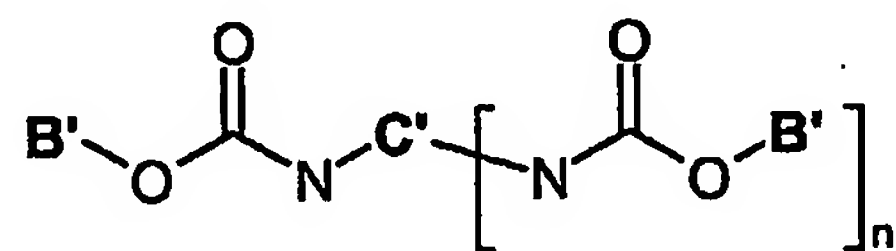
Vorteilhaft beträgt der Gesamtanteil von Epoxidharz **A** 12 – 50 Gewichts-%, vorzugsweise 17 – 45 Gewichts-%, bezogen auf die Gewichtssumme von **A+B**.

Unter ‚Gesamtanteil‘ wird hier und im Folgenden jeweils die Summe aller zu dieser Kategorie gehörenden Bestandteile verstanden. Enthält beispielsweise ein Klebstoff 2 Epoxidharze **A**, so ist der Gesamtanteil die Summe dieser zwei Epoxidharze.

Weiterhin vorteilhaft beträgt der Gesamtanteil des Epoxidharz **A** und Epoxid-Addukt **B** in der Summe 10 – 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 – 55 Gewichts-%, bezogen auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs **K**.

Für die Synthese des Epoxid-Adduktes kann ein dem Fachmann bekannter Katalysator verwendet werden, wie beispielsweise Triphenylphosphin.

Die Komponente **K1** umfasst weiterhin mindestens ein mindestens ein Reaktionsprodukt **F** eines Epoxid-Adduktes **B** mit einer Verbindung **C** mit mindestens zwei Isocyanatgruppen. Die Verbindung **C** ist insbesondere ein Polyisocyanat **C1** oder ein Isocyanatgruppen aufweisendes Polyurethanprepolymer **C2**. Dieses Reaktionsprodukt wird durch die Verwendung eines Überschusses an Hydroxylgruppen des Epoxid-Adduktes **B** in Bezug auf die an Isocyanat-Gruppen der Verbindung **C** hergestellt, das heisst, dass das Reaktionsprodukt **F** keine messbaren freie Isocyanatgruppen mehr aufweist. Insbesondere handelt es sich bei diesem Reaktionsprodukt **F** hierbei um ein Produkt, welches die Struktur



aufweist. **B'** ist identisch mit der Struktur von **B**, ausser dass eine Hydroxylgruppen fehlt und **C'** ist identisch mit der Struktur von **C**, ausser dass alle Isocyanatgruppen fehlen und $n+1$ stellt die Anzahl der Isocyanatgruppen von **C** dar. Dieses Produkt mindestens zwei freie Hydroxylgruppen auf.

Unter einem ‚Polyisocyanat‘ wird in der vorliegenden Anmeldung eine niedermolekulare Verbindung mit mehr als zwei freien Isocyanatgruppen verstanden und umfasst sowohl Monomere als auch deren Oligomeren, wie beispielsweise auch Biurete und Isocyanurate. Als Beispiele für das
5 Polyisocyanat C1 seien die folgenden, in der Polyurethanchemie bestens bekannten Polyisocyanate erwähnt:

2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat (TDI) und beliebige Gemische dieser Isomeren, 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat (MDI), die stellungsisomeren Diphenylmethandiisocyanate, 1,3- und 1,4-Phenylendiisocyanat, 2,3,5,6-
10 Tetramethyl-1,4-diisocyanatobenzol, 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI), 2-Methylpentamethylen-1,5-diisocyanat, 2,2,4- und 2,4,4-Trimethyl-1,6-hexamethylendiisocyanat (TMDI), 1,12-Dodecamethylendiisocyanat, Cyclohexan-1,3- und -1,4-diisocyanat und beliebige Gemische dieser Isomeren, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (=Isophorondiisocyanat oder IPDI), Perhydro-2,4'- und -4,4'-diphenylmethandiisocyanat (HMDI),
15 1,4-Diisocyanato-2,2,6-trimethylcyclohexan (TMCDI), m- und p-Xylylendiisocyanat (XDI), 1,3- und 1,4-Tetramethylxylylendiisocyanat (TMXDI), 1,3- und 1,4-Bis-(isocyanatomethyl)-cyclohexan, sowie Oligomere und Polymere der vorgenannten Isocyanate, sowie beliebige Mischungen der vorgenannten
20 Isocyanate. Besonders bevorzugt sind MDI, TDI, HDI und IPDI.

Das Isocyanatgruppen aufweisende Polyurethanprepolymer C2 wird hergestellt aus mindestens einem Polyisocyanat C1 und aus mindestens einem Polyol.

Als Polyole für die Herstellung des Polyurethanprepolymers können
25 beispielsweise die folgenden handelsüblichen Polyole oder beliebige Mischungen davon eingesetzt werden:

-Polyoxyalkylenpolyole, auch Polyetherpolyole genannt, welche Polymerisationsprodukte von Ethylenoxid, 1,2-Propylenoxid, 1,2- oder 2,3-Butylenoxid, Tetrahydrofuran oder Mischungen davon sind, eventuell
30 polymerisiert mit Hilfe eines Startermoleküls mit zwei oder mehreren aktiven Wasserstoffatomen wie beispielsweise Wasser, Ammoniak oder Verbindungen mit mehreren OH- oder NH-Gruppen wie beispielsweise 1,2-Ethandiol, 1,2- und 1,3-Propandiol, Neopentylglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, die iso-

meren Dipropylenglykole und Tripropylenglykole, die isomeren Butandiole, Pentandiole, Hexandiole, Heptandiole, Octandiole, Nonandiole, Decandiole, Undecandiole, 1,3- und 1,4-Cyclohexandimethanol, Bisphenol A, hydriertes Bisphenol A, 1,1,1-Trimethylolethan, 1,1,1-Trimethylolpropan, Glycerin, Anilin
5 sowie Mischungen der vorgenannten Verbindungen. Eingesetzt werden können sowohl Polyoxyalkylenpolyole, die einen niedrigen Ungesättigtheitsgrad aufweisen (gemessen nach ASTM D-2849-69 und angegeben in Milliequivalent Ungesättigtheit pro Gramm Polyol (mEq/g)), hergestellt beispielsweise mit Hilfe von sogenannten Double Metal Cyanide Complex Katalysatoren
10 (DMC-Katalysatoren), als auch Polyoxyalkylenpolyole mit einem höheren Ungesättigtheitsgrad, hergestellt beispielsweise mit Hilfe von anionischen Katalysatoren wie NaOH, KOH oder Alkalialkoholaten.

Besonders geeignet sind Polyoxyalkylendiole oder Polyoxyalkylentriole, insbesondere Polyoxypropylendiole oder Polyoxypropylentriole.

15 Speziell geeignet sind Polyoxyalkylendiole oder Polyoxyalkylentriole mit einem Ungesättigtheitsgrad tiefer als 0.02 mEq/g und mit einem Molekulargewicht im Bereich von 1000 bis 30'000 g/mol, sowie Polyoxypropylendiole und -trirole mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8'000 g/mol.

Ebenfalls besonders geeignet sind sogenannte „EO-endcapped“
20 (ethylene oxide-endcapped) Polyoxypropylendiole oder -trirole. Letztere sind spezielle Polyoxypropylenpolyoxyethylenpolyole, die beispielsweise dadurch erhalten werden, dass reine Polyoxypropylenpolyole nach Abschluss der Polypropoxylierung mit Ethylenoxid alkoxyliert werden und dadurch primäre Hydroxylgruppen aufweisen. Unter ‚Molekulargewicht‘ oder ‚Molgewicht‘ versteht
25 man im vorliegenden Dokument stets das Molekulargewichtsmittel M_n .

-Hydroxyfunktionelle Polybutadiene.

-Polyesterpolyole, hergestellt beispielsweise aus zwei- bis dreiwertigen
30 Alkoholen wie beispielsweise 1,2-Ethandiol, Diethylenglykol, 1,2-Propandiol, Dipropylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol, Neopentylglykol, Glycerin, 1,1,1-Trimethylolpropan oder Mischungen der vorgenannten Alkohole mit organischen Dicarbonsäuren oder deren Anhydride oder Ester wie

beispielsweise Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Korksäure, Sebacinsäure, Dodecandicarbonsäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure und Hexahydrophthalsäure oder Mischungen der vorgenannten Säuren, sowie Polyesterpolyole aus Lactonen wie
5 beispielsweise ϵ -Caprolacton.

-Polycarbonatpolyole, wie sie durch Umsetzung beispielsweise der oben genannten – zum Aufbau der Polyesterpolyole eingesetzten – Alkohole mit Dialkylcarbonaten, Diarylcarbonaten oder Phosgen zugänglich sind.

10

Diese genannten Polyole weisen ein mittleres Molekulargewicht von 250 bis 30'000 g/mol und eine mittlere OH-Funktionalität im Bereich von 1.6 bis 3 auf.

15

Zusätzlich zu diesen genannten Polyolen können niedrigmolekulare zwei- oder mehrwertige Alkohole wie beispielsweise 1,2-Ethandiol, 1,2- und 1,3-Propandiol, Neopentylglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, die isomeren Dipropylenglykole und Tripropylenglykole, die isomeren Butandiole, Pentandiole, Hexandiole, Heptandiole, Octandiole, Nonandiole, Decandiole,
20 Undecandiole, 1,3- und 1,4-Cyclohexandimethanol, hydriertes Bisphenol A, dimere Fettalkohole, 1,1,1-Trimethylolethan, 1,1,1-Trimethylolpropan, Glycerin, Pentaerythrit, Zuckeralkohole und andere höherwertige Alkohole, niedrigmolekulare Alkoxylierungsprodukte der vorgenannten zwei- und mehrwertigen Alkohole sowie Mischungen der vorgenannten Alkohole bei der
25 Herstellung des Polyurethanprepolymers mitverwendet werden.

Die Herstellung des Isocyanatgruppen aufweisende Polyurethanprepolymer C2 kann dadurch erfolgt, dass das Polyol und das Polyisocyanat C1 mit üblichen Verfahren, beispielsweise bei Temperaturen von 50 °C bis 100 °C,
30 gegebenenfalls unter Mitverwendung geeigneter Katalysatoren, zur Reaktion gebracht werden, wobei das Polyisocyanat so dosiert ist, dass dessen Isocyanatgruppen im Verhältnis zu den Hydroxylgruppen des Polyols im stöchiometrischen Überschuss vorhanden sind. Der Überschuss an

Polyisocyanat wird so gewählt, dass im resultierenden Polyurethanprepolymer nach der Umsetzung aller Hydroxylgruppen des Polyols ein Gehalt an freien Isocyanatgruppen von 0.1 bis 15 Gewichts-%, bevorzugt 0.5 bis 5 Gewichts-%, bezogen auf das gesamte Polyurethanprepolymer, verbleibt. Gegebenenfalls
5 kann das Polyurethanprepolymer unter Mitverwendung von Lösemitteln oder Weichmachern hergestellt werden, wobei die verwendeten Lösemittel oder Weichmacher keine gegenüber Isocyanaten reaktive Gruppen enthalten.

Das Molekulargewicht des aufweisende Polyurethanprepolymer **C2** beträgt insbesondere 400 bis 10000 g/mol, bevorzugt 1000 bis 5000 g/mol.

10

Die Komponente **K1** umfasst weiterhin mindestens einen Härter **D** für Epoxidharze, welcher durch erhöhte Temperatur aktiviert wird. Es handelt sich hierbei vorzugsweise um einen Härter, welcher ausgewählt ist aus der Gruppe Dicyandiamid, Guanamine, Guanidine, Aminoguanidine und deren Derivate.
15 Weiterhin sind katalytisch wirksame substituierte Hamstoffe wie Phenyl-Dimethylhamstoffe, insbesondere p-Chlorphenyl-N,N-dimethylhamstoff (Monuron), 3-Phenyl-1,1-dimethylharnstoff (Fenuron) oder 3,4-Dichlorphenyl-N,N-dimethylharnstoff (Diuron). Weiterhin können Verbindungen der Klasse der Imidazole und Amin-Komplexe eingesetzt werden. Besonders bevorzugt ist
20 Dicyandiamid.

Vorteilhaft beträgt der Gesamtanteil des Härters **D** 1 – 6 Gewichts-%, vorzugsweise 2 – 4 Gewichts-%, bezogen auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs **K**.

25 Die Komponente **K1** weist keine messbaren Mengen an freien Isocyanatgruppen auf.

Die Komponente **K1** ist bei Raumtemperatur pastös bis fest. typischerweise lässt sich die Komponente **K1** erst bei Temperaturen über 60°C derart verflüssigen, dass mit üblichen Applikationsgeräten verarbeitbar,
30 insbesondere mischbar, ist.

Die Komponente **K2** umfasst mindestens eine Verbindung **E** mit mindestens zwei Isocyanat-Gruppen. Hierbei kann es sich um niedermolekulare polymere Verbindungen handeln.

Bei den Isocyanat-Gruppen enthaltenden Verbindungen **E** handelt es sich entweder um ein Polyisocyanat **C1** oder ein Isocyanatgruppen aufweisendes Polyurethanprepolymer **C2**., wie sie für die Verwendung in der Komponente **K1** bereits beschrieben wurden, wobei das für die Komponente **K1** und **K2** aus der oben angegebenen Auswahl ausgewählte Polyisocyanat **C1** oder Polyurethanprepolymer **C2** nicht zwingendermassen gleich sein müssen.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält der Klebstoff zusätzlich mindestens einen epoxidgruppentragenden Reaktivverdünner. Bei diesen Reaktivverdünnern handelt es sich insbesondere um:

- Glycidylether von monofunktionellen gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten, zyklischen oder offenkettigen **C4 - C30** Alkoholen, z.B. Butanoglycidylether, Hexanoglycidylether, 2-Ethylhexanoglycidylether, Allylglycidylether, Tetrahydrofurfuryl- und Furfurylglycidylether etc.

- Glycidylether von difunktionellen gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten, zyklischen oder offenkettigen **C2 - C30** Alkoholen, z.B. Aethylenglykol-, Butandiol-, Hexandiol-, Oktandiolglycidylether, Cyclohexandimethanoldiglycidylether, Neopentylglycoldiglycidylether etc.

- Glycidylether von tri- oder polyfunktionellen, gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten, zyklischen oder offenkettigen Alkoholen wie epoxidiertes Rhizinusöl, epoxidiertes Trimethylolpropan, epoxidiertes Pentaerythrol oder Polyglycidylether von aliphatischen Polyolen wie Sorbitol etc.

- Glycidylether von Phenol- und Anilinverbindungen wie Phenylglycidylether, Kresolglycidylether, p-tert.-Butylphenylglycidylether, Nonylphenolglycidylether, Glycidylether aus Cashewnuss-Schalen-Öl, Glycidylether von Cardanol, beispielsweise erhältlich als Cardolite® NC-513 von Cardolite, N,N-Diglycidylanilin etc.

- Epoxidierte Tertiäre Amine wie N, N-Diglycidylcyclohexylamin etc.

- Epoxidierte Mono- oder Dicarbonsäuren wie Neodecansäure-glycidylester, Methacrylsäureglycidylester, Benzoessäureglycidylester, Phthalsäure-, Tetra- und Hexahydrophthalsäurediglycidylester, Diglycidylester von dimeren Fettsäuren etc.

- 5 - Epoxidierte di- oder trifunktionelle, nieder- bis hochmolekulare Polyetherpolyole wie Polyethylenglycol-diglycidylether, Polypropyleneglycol-diglycidylether etc.

Besonders bevorzugt sind Hexandiol diglycidylether, Polypropylen-
10 glycoldiglycidylether und Polyethylenglycoldiglycidylether sowie Glycidylether von Cardanol.

Vorteilhaft beträgt der Gesamtanteil des epoxidgruppentragenden
Reaktivverdünner 1 – 7 Gewichts-%, vorzugsweise 2 – 6 Gewichts-%, bezogen
15 auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs K.

Weiterhin können die Komponenten K1 und K2 unabhängig
voneinander noch mindestens einen der folgenden Bestandteile umfassen,
wobei für den konkreten Einsatz in der jeweiligen Komponente darauf geachtet
20 werden soll, dass dieser zusätzliche Bestandteil bei Raumtemperatur oder
leicht erhöhter Temperatur nicht reaktiv mit bereits in dieser Komponenten
vorhandenen Verbindungen ist, weil dies zu allenfalls zu Vernetzungen oder zu
mangelnder Lagerstabilität führen würde:

- Füllstoff;
- 25 - thermoplastisches Polymer, wie zum Beispiel Polystyrol, Polyester, Polyphenylenoxid, Phenoxyharze;
- Schagzähigkeitsmodifikator;
- Organisches Thixotropiermittel, insbesondere auf Basis von Rizinusölderivaten, Harnstoffderivaten oder Acrylatderivate;
- 30 - Katalysator für die Katalyse der Reaktion zwischen Isocyanatgruppen und Hydroxylgruppen, wie zum Beispiel Zinnorganische oder Bismutorganische Verbindungen, insbesondere Dibutylzinndilaurat;

- Katalysator für die Thermoaktivierung des Härters D, insbesondere die Katalysatoren, die unter dem Handelsnamen Dyhard ® UR 300 und Dyhard ® UR 500 kommerziell von SKW Troisdorf erhältlich sind;
- 5 - Haftvermittler, insbesondere Alkoxysilane, bevorzugt Alkoxysilan mit funktionelle Gruppen ausgewählt aus der Gruppe umfassend Epoxy-, Isocyanat-, Amin- und C-C-Doppelbindung;
- Flammenschutzmittel;
- Stabilisator gegen Wärme oder UV-Strahlung.

10

Bevorzugt als ein solcher möglicher zusätzlicher Bestandteil ist ein Schlagzähigkeitsmodifikator. Dieser kann funktionelle Gruppen aufweisen oder nicht. Beispielsweise kann dies ein Schlagzähigkeitsmodifikator sein, wie er auf Basis von Polybutadienacrylnitril-Copolymeren handelsüblich unter dem
15 Namen Hycar® erhältlich sind und deren Derivate, insbesondere deren Reaktionsprodukte mit Diglycidylethern.

Weiterhin kann der Schlagzähigkeitsmodifikator ein Kern/Schalen-Polymer sein. Bevorzugt besteht der Kern des Kern/Schalenpolymers aus einem Polymer mit einer Glasübergangstemperatur von -30°C oder tiefer und
20 die Schale des Kern/Schalenpolymers aus einem Polymer mit einer Glasübergangstemperatur von 70°C oder höher. Beispiele für Polymere, die als Kernmaterial eingesetzt werden können, sind Polybutadien, Polyacrylsäure- und Polymethacrylsäureester sowie deren Co- oder Terpolymere mit Polystyrol, Polyacrylnitril oder Polysulfid. Vorzugsweise enthält das
25 Kernmaterial Polybutadien oder Polybutylacrylat. Beispiele für Schalenpolymere sind Polystyrol, Polyacrylnitril, Polyacrylat- und -methacrylat-mono-, -co- oder -terpolymere oder Styrol/Acrylnitril/Glycidylmethacrylat-Terpolymere. Vorzugsweise wird Polymethylmethacrylat als Polymer für die Schalen eingesetzt. Die Grösse solcher Kern/Schalenpolymere beträgt
30 zweckmässig 0.05 - 30 µm, vorzugsweise 0.05 - 15 µm. Insbesondere gelangen Kern/Schalenpolymere mit einer Grösse von kleiner als 3 µm zur Anwendung. Bevorzugt werden Kern/Schalenpolymere eingesetzt, die einen Kern aus Polybutadien oder Polybutadien/Polystyrol enthalten. Dieses

Kernmaterial ist vorzugsweise teilvernetzt. Weitere Kernmaterialien sind Polyacrylate und -methacrylate, insbesondere Polyacrylsäure- und Polymethacrylsäureester sowie deren Co- oder Terpolymere.

Die Schale besteht vorzugsweise aus Polymeren auf der Basis von
5 Methylmethacrylat, Methacrylsäurecyclohexylester, Acrylsäurebutylester, Styrol, Methacrylnitril.

Kommerziell erhältliche Produkte von Kern/Schalenpolymeren sind beispielsweise F-351 (Zeon Chemicals), Paraloid® und Acryloid® (Röhm und Haas), Blendex ®(GE Speciality Chemicals) und ähnliche.

10

Vorteilhaft beträgt der Gesamtanteil des Kern/Schalen-Polymers 3 – 20 Gewichts-%, vorzugsweise 5 – 12 Gewichts-%, bezogen auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs K.

15

Bevorzugt als ein möglicher zusätzlicher Bestandteil ist ein Füllstoff. Als Füllstoff werden einerseits Leichtfüllstoffe wie Hohlkugeln aus Glas, Keramik, Metall, oder organischen Polymeren bevorzugt, insbesondere sogenannte Extendspheres und Microspheres. Andererseits sind anorganische Füllstoffe als Füllstoffe bevorzugt, insbesondere Russe, Kreide, Metallpulver,
20 Talkum, Kieselsäurederivate. Als besonders bevorzugt gelten beschichtete Kreiden und Russ.

Besonders geeignet als Füllstoffe gelten organische Füllstoff wie Polymere, insbesondere Polystyrole, Polyamide und Phenoxyharze.

Vorteilhaft beträgt der Gesamtanteil des gesamten Füllstoffs 5 – 30
25 Gewichts-%, vorzugsweise 10 – 28 Gewichts-%, bezogen auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs K.

Die Komponente K1 und K2 werden nach üblichen Verfahren hergestellt und in handelübliche Behälter abgefüllt. Jeder Schritt, bei welchem Isocyanate zu Einsatz kommen erfolgt typischerweise unter Ausschluss von
30 Luftfeuchtigkeit und vorzugsweise unter Inertgasatmosphäre. Deshalb ist es auch vorteilhaft, dass alle Edukte und Zusatzstoffe, die hierbei zum Einsatz kommen möglichst trocken sind. Ebenso ist es vorteilhaft, wenn die Komponenten K1 und K2, insbesondere die Komponente K2, in möglichst

feuchtigkeitsdichten Behältern aufbewahrt werden. Dies ist in diesem Fall ganz besonders wichtig für die Komponente **K2**.

Die Komponenten **K1** und **K2** werden gemischt. Das Mischungsverhältnis hängt unter anderem von der Verwendung von Füllstoffen ab. Sind beide Komponenten ungefüllt oder beide gefüllt, hat sich gezeigt, dass ein Mischverhältnis der Komponenten im Gewichtsverhältnis von $K1/K2 = 250/1$ bis $50/1$, insbesondere $200/1$ bis $100/1$, zu besonders guten Eigenschaften führt. Ist lediglich die Komponente **K1** mit Füllstoffen versehen, hast sich ein Mischverhältnis der Komponenten im Gewichtsverhältnis von $K1/K2 = 100/1$ bis $5/1$, insbesondere $50/1$ bis $10/1$, als besonders vorteilhaft herausgestellt.

Insbesondere ist es wesentlich, dass die Komponenten **K1** und **K2** in einem solchen Verhältnis gemischt werden, dass das OH/NCO-Verhältnis ≥ 2 , insbesondere 2 - 50, beträgt.

15

Der zweikomponentigen Klebstoff **K** wird bevorzugt zur Herstellung eines Halbzeugs **H** eingesetzt. Hierfür wird zumindest die Komponente **K1** auf eine Temperatur zwischen 130° und 60°C , insbesondere zwischen 130°C und 80°C , bevorzugt zwischen 100°C und 90°C erhitzt. Anschliessend werden die Komponenten **K1** und **K2** miteinander gemischt. Die Mischung erfolgt üblichen Mitteln, wie Statikmischer, dynamischere Mischer, Einspritzen oder durch Zudosierung mittels Dosierzusatz. Unter Umständen, beispielsweise zur Verbesserung der Vermischungsqualität, kann es vorteilhaft sein, vor dem Mischvorgang auch die Komponente **K2** auf eine Temperatur zwischen 130° und 60°C , insbesondere zwischen 130°C und 80°C , bevorzugt zwischen 100°C und 90°C zu erhitzen. Der gemischte Klebstoff **K** wird nach oder während dem Mischen auf ein flächiges Substrat **S1** appliziert. Das Substrat wird hierbei hervorragend durch den gemischten heissen Klebstoff **K** benetzt. Anschliessend wird typischerweise der Klebstoff **K** mit einem flächigen Substrat **S2** kontaktiert. Diese Kontaktierung erfolgt üblicherweise unter Druckaufschlagung, insbesondere durch eine Presse, während oder nach der Kontaktierung mit dem Substrat **S2** auf mindestens eines der Substrate **S1** oder **S2**. Es ist natürlich auch möglich, dass der gemischte Klebstoff **K** separat

je auf das Substrat **S1** und **S1** appliziert werden und anschliessend gefügt werden, so dass hierbei Klebstoff **K** auf Klebstoff **K** trifft. In beiden Fällen ist der Klebstoff **K** zwischen den Substraten **S1** und **S2** angeordnet. Die Dicke der Klebstoffschicht **K** liegt bevorzugt in einem Bereich um 0.5 mm.

- 5 Die Substrate können sehr unterschiedliche Materialien darstellen, wie beispielsweise diverse Kunststoffe, Gläser, Keramiken oder Metalle oder Legierungen. Zumindest einer der Substrate ist bevorzugt ein Blech, insbesondere ein Stahl- oder Aluminium-Blech. Bevorzugt handelt es sich hierbei um ein beöltes Stahl- oder beöltes Aluminium-Blech. Als besonderes
10 geeignetes Substrat hat sich beöltes Stahlblech erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass auch beölte Metalle verlässlich verklebt werden können. Dieser Effekt wird dadurch erklärt, dass das Öl, welches auf der Oberfläche liegt und das Metall vor Korrosion schützt oder dessen Bearbeitung vereinfacht, von der Klebstoffmatrix schnell absorbiert wird und dadurch von der Oberfläche
15 entfernt wird, so dass sich eine exzellente Haftung aufbauen kann.

Bevorzugt ist eines der Substrate **S1** oder **S2** ein Kunststoff, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe umfassend PVC, ABS, CFK, Polyamid und PMMA. Das andere Substrat ist in diesem Fall insbesondere ein Blech, insbesondere Stahlblech.

- 20 In einer bevorzugten Ausführungsform sind beide Substrate **S1** und **S2** Bleche, insbesondere beide aus demselben Metall. In der meist bevorzugten Ausführungsform stellen die Substrate **S1** und **S2** beöltes Stahlblech dar.

- Die flächigen Substrate sind vorzugsweise dünn. Im Falle des Substrates Blech sind Dicken zwischen 0.5 mm und 0.1 mm, insbesondere
25 zwischen 0.4 mm und 0.2 mm, bevorzugt. Eine grössere Dicke verursacht eine vielfach unerwünschte Dicke während kleinere Dicken zu Festigkeitsproblemen führen kann. Typischerweise kommen diese dünnen flächigen Substrate ab Rolle zur Anwendung.

- Nach der Applikation des Klebstoffs **K**, beziehungsweise nach dem
30 Kontaktieren, wird der Klebstoff **K** abgekühlt. Dies kann durch einfaches Erkalten lassen des Verbundes oder durch aktives Kühlen erfolgen. Durch die Abkühlung erfolgt eine Erhöhung der Viskosität, die bis zur Verfestigung des Klebstoffs **K** führt. Dadurch weist der Verbund bereits eine gewisse

Grundfestigkeit auf, die ein Verschieben und Bearbeiten des Verbundes zu lassen. Durch die Reaktion der miteinander reaktiven Verbindung in den Komponenten **K1** und **K2** erfolgt rasch eine zusätzliche Erhöhung der Festigkeit des Klebverbundes. Dieser Festigkeit erfolgt erreicht typischerweise
5 nach Stunden bis Tagen einen konstanten Wert. Allerdings ist durch die durch Reaktion erfolgte Verfestigung bereits genügend, dass dieser Verbund verarbeitet werden kann. Insbesondere kann eine solche Bearbeitung ein Schneiden, Ablängen oder Aufwickeln beinhalten. Dieses sogenannte Halbzeug **H** ist über längere Zeit, insbesondere mindestens 3 Monaten, bevorzugt
10 mindestens 6 Monate, lagerfähig. Die Lagerung erfolgt typischerweise als Coil oder in Form eines Stapels von abgelängtem Halbzeug **H**. Für die Verwendung als Halbzeug in der beschriebenen Art, muss der Klebstoff mindestens eine Festigkeit von 0.5 MPa aufweisen.

In einer Ausführungsform der Erfindung wird zur Verstärkung entweder
15 dem Klebstoff **K** geschnittene Glas-, Metall-, Kohlen oder Thermoplastfasern beigemischt oder bei der Halbzeugherstellung zusätzlich zum Klebstoff **K** ein Gewebe, Gewirke oder Gelege dieser Fasern zwischen die Substrate **S1** und **S2** eingebracht.

Das Halbzeug **H** wird für die Herstellung eines Sandwich-
20 Verbundwerkstoffes **S** verwendet. Solche Halbzeuge **H**, beziehungsweise Sandwich-Verbundwerkstoffe **S**, können beispielsweise in der Fahrzeugindustrie verwendet werden. Das Halbzeug **H** wird hierbei einem Umformprozess unterworfen. Der Umformprozess ist beispielsweise Druckumformen, wie Stauchen und Fliesspressen; Zugdruckumformen, wie
25 Tiefenziehen und Drahtziehen; und Zugumformen, wie Streckziehen und Streckrichten. Der Umformprozess lässt sich bei Raumtemperatur durchführen. Es ist wichtig, dass der Klebstoff **K** in dieser Phase weder zu wenig oder zu stark vernetzt ist. Der Klebstoff **K** darf nicht zu wenig vernetzt sein, um nicht während der Lagerung des Halbzeugs oder während des Umformprozesses
30 zwischen den Substraten **S1** und **S2** rausgequetscht werden. Der Klebstoff **K** darf nicht zu stark vernetzt sein, um ein gutes Verformen zu verhindern. Beim Umformen des Halbzeugs **H** zu einem Umformteil **U** entstehen keine Risse der Bleche und kein Haftversagen oder kein Materialaustritt an den Rändern. Wie

bereits erwähnt, liegt die Dicke der Klebstoffschicht **K** zwischen den Substraten **S1** und **S2** bevorzugt in einem Bereich um 0.5 mm. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es sich bei den Substraten **S1** und **S2** um Stahlblech handelt. Die beim Tiefziehen entstehenden Rundungen, beispielsweise bei der Herstellung
5 eines Näpfchens, optisch gut geformt, und die Oberfläche bei den Rundungen ist glatt. Ist die Klebstoffschichtdicke **K** wesentlich grösser als 0.5 mm, neigt das Halbzeug **H** beim Tiefziehen eher zu welligen, faltigen oder runzeligen Rundungen. Solche Strukturen sind jedoch störend und deshalb vor allem in den Fällen, in denen diese umgeformten Bereiche sichtbar sind, unerwünscht.

10 Nach dem Umformprozess des Halbzeugs **H** zu einem Umformteil **U** wird das Umformteil **U** auf eine Temperatur zwischen 130°C und 230°C, insbesondere zwischen 170°C und 190°C, aufgeheizt und bei dieser Temperatur typischerweise während 10 bis 40 Minuten belassen. Zwischen dem Umformprozess und dem Aufheizen werden diese Teile vorzugsweise in
15 ein KTL-Lackbad (KTL = kathodische Elektotauchlackierung) eingetaucht. Bei der Aufheizung in einem Umluftofen wird gleichzeitig der KTL-Lack gebrannt und der Klebstoff **K** weiter vernetzt.

Unter diesen Temperaturbedingungen wird nämlich der Härter **D** für Epoxidharze aktiviert und verursacht eine weitere Vernetzung, die zu einer
20 weiteren Steigerung der Festigkeit führt. Nach der Abkühlung auf Raumtemperatur liegt der fertige Sandwich-Verbundwerkstoff **S** vor. Dieser weist eine exzellente Endfestigkeit und ein kleines Gewicht auf.

Der Sandwich-Verbundwerkstoff **S** weist ein bedeutend höheres Steifigkeit, welche beispielsweise mittels 3-Punkt Biegefestigkeit ermittelt wird,
25 auf als ein massives Blech der gleichen Dicke und weist ausgezeichnete Akustikeigenschaften auf, die sich beispielsweise in einer sehr guten Dämpfung von Vibrationen zeigt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

30 Im Folgenden werden anhand von Zeichnungen die Herstellung eines Halbzeugs **H**, beziehungsweise eines Sandwich-Verbundwerkstoffs **S** schematisch weiter veranschaulicht. Gleiche Elemente sind in den

verschiedenen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Bewegungen und Kräfte sind mit Pfeilen angegeben.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung der Festigkeits- beziehungsweise
5 Viskositätsentwicklung des Klebstoffs **K** als Funktion der Zeit dargestellt.

Figur 2 zeigt eine schematische die Herstellung eines Halbzeugs **H**.

Figur 3 zeigt schematisch die Herstellung und den Aufbau eines Umformteils **U**
und eines Sandwich-Verbundwerkstoffs **S**.

10

In Figur 1 ist die Zeit in 5 Abschnitte aufgeteilt. Die Länge dieser Abschnitte ist nicht massstäblich dargestellt.

Der erste Zeitabschnitt *I* bezeichnet die Situation vor der Mischung. Zumindest die Komponente **K1** wird erwärmt, wodurch deren Viskosität
15 η_1 abgesenkt wird. Die Komponente **K2** wird in diesem Beispiel nicht erwärmt und weist eine Viskosität η_2 auf.

Der zweite Zeitabschnitt *II* bezeichnet die Situation während des Mischens. Die Mischung der Komponenten **K1** und **K2** weist unmittelbar nach dem Mischen eine Viskosität η_M auf

20 Der dritte Zeitabschnitt *III* bezeichnet die Phase der Vernetzung und der Lagerung des Halbzeugs **H**. Die Festigkeit beziehungsweise Viskosität steigt durch das Erkalten und Vernetzen von der Mischviskosität η_M nach auf eine konstante Viskosität beziehungsweise Festigkeit des Halbzeugs **H** η_H an.

Der vierte Zeitabschnitt *IV* bezeichnet den Umformprozess. Die
25 Viskosität beziehungsweise Festigkeit bleibt während dem Umformprozess im wesentlichen konstant.

Der fünfte Zeitabschnitt *V* bezeichnet die Aushärtung und Bildung des Sandwich-Verbundwerkstoffs **S**. Die Viskosität, beziehungsweise die Festigkeit, steigt durch die zweite Vernetzungsstufe an und erreicht nach
30 erkalten die Endfestigkeit des Sandwich-Verbundwerkstoffs **S** η_E .

Figur 2 zeigt schematisch die Herstellung eines Halbzeugs **H**. Dies wird an einem schematischen Querschnitt durch eine beispielhafte industrielle Halbzeug-Herstellanlage gezeigt. Zumindest die Komponente **K1** wird aufgeheizt. Die zwei Komponenten **K1** und **K2** des zweikomponentigen Klebstoffs **K** werden einem Applikationsgerät 1 zugegeben, wo sie mittels Mischelementen 2 gemischt werden. Der gemischte Klebstoff **K** wird hierauf am Austrittsende auf ein sich bewegendes Substrat **S1** appliziert. Weiter stromabwärts wird der Klebstoff **K** mit einem zweiten Substrat **S2** kontaktiert und über sich drehende Rollen 3 auf die gewünschte Dicke gepresst. Weiter stromabwärts ist eine Kühlstation 4 dargestellt. Die Abkühlung wird im gezeigten Beispiel durch ein Anblasen von kühler Luft 5 durchgeführt. Nicht gezeigt ist die weiter stromabwärtsliegende Schlussfertigung wie Schneidstation und Stapelungseinheit für die Herstellung eines Stapels abgelängten Halbzeugs **H** oder Aufwickelstation für das Halbzeug **H** als Coils.

Figur 3 zeigt schematisch anhand von Querschnitten unterschiedliche Zeitpunkte in der Herstellung eines Umformteils **U** und eines Sandwich-Verbundwerkstoffs **S**.

Figur 3a stellt hierbei ein Halbzeug **H** dar, welches in eine Umformanlage eingelegt wird. Die Umformanlage weist eine Matrize 6 sowie einen Stempel 7 auf. Der Stempel 7 wird mittels einer Presse, insbesondere einer hydraulischen Presse, in Richtung Matrize bewegt, wodurch das Halbzeug **H** in die Ausnehmung der Matrize 6 Stempel gedrückt wird.

Figur 3b zeigt die Endphase des Pressvorganges. Aus dem Halbzeug **H**, welches sich den Konturen der Matrize 6 angepasst hat, ohne dass wellige, faltige oder runzelige Rundungen entstanden sind und ohne dass der Klebstoff zwischen den Substraten **S1** und **S2** herausgequetscht wurde, wurde ein Umformteil **U** erstellt.

Figur 3c zeigt das aus der Umformanlage ausgefahrene Umformteil **U**.

Figur 3d zeigt schliesslich den fertigen Sandwich-Verbundwerkstoff **S**, welcher aus dem Umformteil **U** nach Erhitzung durch eine Erhitzung erhalten wird. Durch die Aufheizung erfolgt die Aktivierung des Härters **D**, was zu einer weiteren Vernetzung und Erreichung der Endeigenschaften führt.

Bezugszeichenliste

K	Klebstoff	2	Mischelement
K1	erste Komponente	3	Rolle
K2	zweite Komponente	4	Kühlstation
S1	erstes Substrat	5	kühle Luft
S2	zweites Substrat	6	Matrize
H	Halbzeug	7	Stempel
U	Umformteil	Δ	Erwärmung
S	Sandwich-Verbundwerkstoff	p	Druck
1	Applikationsgerät		

Beispiele

- Im folgenden sind einige Beispiele aufgezeigt, welche die Erfindung
5 weiter veranschaulichen, den Umfang der Erfindung aber in keiner Weise be-
schränken sollen. Die in den Beispielen verwendeten Rohstoffe sind wie folgt:

Verwendete Rohstoffe	Lieferant
Dimerisierte C18-Fettsäure (Pripol™ 1013)	Uniquema
Adipinsäure	BASF
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan	Fluka AG
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon	Fluka AG
Bisphenol-A-diglycidylether (=DGEBA)	Vantico
Polypropylenglycol-diglycidylether (ED-506)	Asahi-Denka Kogyo
Polypropylen-etherpolyol ($M_w=2000$ g/mol)	Bayer
Desmodur® CD	Bayer
4,4'-Diphenyl-methylen-diisocyanat (=MDI)	Bayer
Triphenylphosphin	Fluka
CAB-O-SIL® TS-720	Cabot
Dibutylzinndilaurat (DBTDL)	Fluka
Dicyandiamid (=Dicy)	SKW Troisdorf
Cardolite® NC-513	Cardanol
Keramikhohlkugel E-Spheres SL-125	Osthoff-Petrasch

Tabelle 1: Verwendete Rohstoffe.

Allgemeine Herstellung für Herstellung des Epoxidaddukts **B** und seiner Mischung mit **A** (=A/B-Vormischung):

5 A/B-Vormischung VM1

Bei 110°C wurden unter Vakuum und Rühren 123.9 g einer dimeren Fettsäure, 1.1 g Triphenylphosphin sowie 57.3 g Adipinsäure mit 658 g eines flüssigen DGEBA-Epoxidharzes mit einem Epoxidgehalt von 5.45 eq/kg 5 Stunden lang umgesetzt, bis eine konstante Epoxidkonzentration von 2.85
10 eq/kg erreicht war. Nach dem Ende der Reaktion wurden dem Reaktionsgemisch zusätzlich 226.3 g flüssigen DGEBA-Epoxidharzes zugegeben.

Es wurden im weiteren andere Mischungen VM2 bis VM4 hergestellt. Dabei wurde die Adipinsäure durch verschiedene aromatische Alkohole in der
15 Art ersetzt, dass ein theoretisch gleicher Epoxidgehalt des Bindemittels von 2.80 - 2.95 eq/kg erreicht wurde:

A/B-Vormischung VM2

Bei 110°C wurden unter Vakuum und Rühren 123.9 g einer dimeren
20 Fettsäure, 1.1 g Triphenylphosphin sowie 95.0 g 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan (= Bisphenol-A) mit 658 g eines flüssigen DGEBA-Epoxidharzes mit einem Epoxidgehalt von 5.45 eq/kg 5 Stunden lang umgesetzt, bis eine konstante Epoxidkonzentration von 2.95 eq/kg erreicht war. Nach dem Ende der Reaktion wurden dem Reaktionsgemisch zusätzlich 226.3 g flüssigen
25 DGEBA-Epoxidharzes zugegeben.

A/B-Vormischung VM3

Bei 110°C wurden unter Vakuum und Rühren 123.9 g einer dimeren Fettsäure sowie 28.3 g Adipinsäure, 1.1 g Triphenylphosphin und 47.3 g Bis(4-
30 hydroxyphenyl)sulfon mit 658 g eines flüssigen DGEBA-Epoxidharzes mit einem Epoxidgehalt von 5.45 eq/kg 5 Stunden lang umgesetzt, bis eine konstante Epoxidkonzentration von 2.85 eq/kg erreicht war. Nach dem Ende

der Reaktion wurden dem Reaktionsgemisch zusätzlich 226.3 g flüssigen DGEBA-Epoxidharzes zugegeben.

A/B-Vormischung VM4

5 Bei 110°C wurden unter Vakuum und Rühren 123.9 g einer dimeren Fettsäure, 1.1 g Triphenylphosphin sowie 71.3 g Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon mit 658 g eines flüssigen DGEBA-Epoxidharzes mit einem Epoxidgehalt von 5.45 eq/kg 5 Stunden lang umgesetzt, bis eine konstante Epoxidkonzentration von 2.82 eq/kg erreicht war. Nach dem Ende der Reaktion wurden dem
10 Reaktionsgemisch zusätzlich 226.3 g flüssigen DGEBA-Epoxidharzes zugegeben.

Verbindung C1

Es wurde ein Polyurethanprepolymer hergestellt aus MDI-Schuppen (4,4-Diphenyl-methylen-diisocyanat) und einem Polypropylenglykol mit einem
15 Molekulargewicht von 2000 g/mol. Das Prepolymer wies einen NCO-Gehalt von 3.7 % auf.

Herstellung der Klebstoffe K

Klebstoff-Formulierungen

20 Es wurden diverse Klebstoffzusammensetzungen gemäss Tabelle 2 hergestellt. In Komponente K1 wurde die A/B-Vormischung mit dem Prepolymer C1, Dibutylzinndilaurat, Dicy und Cabosil homogen in einem Planetenmischer bei einer Temperatur von 95 °C unter Vakuum gemischt. Danach werden Keramikhohlkugel zugefügt und bei einer nicht zu hoher
25 Rührgeschwindigkeit gerührt, um ein Verplatzen der Hohlkugel zu vermeiden. Anschliessend wurde K1 bei einer Temperatur zwischen 85 und 95 °C in eine Kartusche abgefüllt.

Die Komponente K1 und K2 wurden im Verhältnis gemäss Tabelle 2
30 bei einer Temperatur zwischen 85 und 95°C in einem Schramoid gut gemischt und in eine Kartusche abgefüllt und innerhalb von 10 Minuten nach Ende des Mischens appliziert. Bei **Ref.-2** wurde keine Komponente K2 beigemischt.

Applikation**Herstellung eines Halbzeugs**

Die Klebstoffe gemäss Tabelle 2 wurden auf ein 0.25 mm dickes beöltes Stahlblech appliziert, mit einem zweiten gleichen beöltes Stahlblech überdeckt und mit einer auf ca. 100°C temperierten Presse auf eine Klebstoffdicke von 1 mm gepresst. Nach der Abkühlung ist bei den Klebstoffen **K-1** bis **K-5** eine gute Haftung der Bleche vorhanden, so dass die Verbunde gut gehandhabt werden können.

Bezeichnung	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	Ref.1	Ref.2
<u>1. Komponente K1</u>							
A/B –VM1 [g]	42.4	-	-	-	-	42.4	42.4
A/B –VM2 [g]	-	42.4	-	-	-	-	-
A/B –VM3 [g]	-	-	42.4	-	-	-	-
A/B –VM4 [g]	-	-	-	42.4	42.4	-	-
C1 [g]	26.7	26.7	26.7	26.7	22.2	-	26.7
ED-506 (G) [g]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
CAB-O-SIL® [g]	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
Dicy (D) [g]	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
DBTL [g]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.02
E-Spheres SL-125[g]	24.9	24.9	24.9	24.9	23.1	24.9	24.9
Total	99.5	99.5	99.5	99.5	93.1	72.8	99.5
<u>2. Komponente K2</u>							
Desmodur CD[g]	100	100	100	100	26.7	100	0
C1 [g]					33.3		
CAB-O-SIL®[g]					1.3		
Cardolite ® NC-513[g]					8.0		
E-Spheres SL-125[g]					30.7		
Total	100	100	100	100	100	100	0
K2/K1 [w/w]	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	14.3%	0.54%	n.a.

Tabelle 2. Klebstoffformulierungen

Weiterhin erfolgte bei erneuter Druckaufbeschlagung mittels Presse kein Ausquetschen des Klebstoffs. Bei den Vergleichsklebstoffen **Ref.-1** und **Ref.-2** hingegen wurde bei Druckaufbeschlagung Klebstoff herausgequetscht.

- 5 Das Beispiel **K-5A** entspricht **K-5**, ausser dass anstelle von Stahlblech als Substrat Aluminiumblech der Dicke 0.25 mm verwendet wurde.

Als Referenzbeispiel **Al/PP** wurde 1 mm Polypropylen als Zwischenschicht zwischen zwei Aluminiumbleche der Dicke von 0.25 mm hergestellt.

10

Herstellung eines Umformteils

- Für die Prüfung des Umformvermögens der hergestellten Halbzeuge wurden Tiefzieheigenschaften mit dem Erichsen – Näpfchenziehwerkzeug ermittelt. Aus dem Halbzeug wurde eine Scheibe mit einem Durchmesser von
15 64 mm gestanzt. Ein kleines Näpfchen, ein Hutprofil, von einem Durchmesser von 40 mm und einer Tiefe von 20 mm wurde tiefgezogen. Ein ringförmiger Niederhalter verhinderte eine Aufschälung der Klebverbindungen vom Rand des Blechs her.

- Alle Klebstoffe **K-1** bis **K-5** konnten gut umgeformt werden und zeigten
20 kein bis lediglich geringes Herausquetschen des Klebstoffs. Die Referenzklebstoffe **Ref.-1** und **Ref.-2** zeigte sich ein starkes Herausquetschen des Klebstoffs, so dass an gewissen Stellen im wesentlichen kein Klebstoff mehr zwischen den Blechen gefunden werden konnte.

- Im Vergleich der Klebstoffe **K-4** und **K-5** konnte festgestellt werden, dass
25 **K-5** beim Tiefziehen bessere Eigenschaften zeigte.

Alle Klebstoffe **K-1** bis **K-5** zeigten auch nach einer Lagerzeit des Halbzeugs nach 6 Monaten identisches Verhalten.

Herstellung eines Sandwich-Verbundwerkstoffs

- 30 Alle Umformteile mit den Klebstoffen **K-1** bis **K-5** wurden bei 180 °C während 25 Minuten in einem Ofen ausgehärtet. Sie zeigten allesamt sehr gute Härtung, eine ausgezeichnete Haftung sowie gute Schlagzähigkeit.

Da die mechanischen Eigenschaften an flachen Substraten zu erfolgen hat, wurde konnte hierfür nicht von den Uniformteilen ausgegangen werden, sondern es wurden die jeweiligen Halbzeuge **H** hierfür wie folgt verwendet:

Die hergestellten Halbzeuge wurden bei 180 °C während 25 Minuten in
5 einem Ofen ausgehärtet. Nach dem Erkalten wurden die mechanischen Eigenschaften der Sandwich-Verbundwerkstoffe von **K-5** und **K-5Al** bestimmt.

Als Referenz gegenüber den Sandwich- Verbundwerkstoffen **S** wurde eine 1.5 mm dickes Aluminiumblech **Al-1.5** sowie das Polypropylenverstärkte Composite **Al/PP** herangezogen.

10

Prüfmethoden

- T-Peel-Festigkeit (DIN 53282, ISO 11339)

Dieses Prüfverfahren misst die Kraft vertikal zur Klebfläche. Die Dimension der T-Peel Festigkeit ist N/mm (= durchschnittliche Kraft [N] geteilt durch die
15 Breite des Probekörpers [mm]).

- 3-Punkt-Biegefestigkeit (ISO 178)

Die Biegefestigkeit ist die Festigkeit bei einer 3-Punkt-Biegebelastung mit der Spannweite von 20 cm, wobei ein 25 breiter Probekörper verwendet wird. Gemessen wird die Festigkeit [N] bei einer Biegung von 2 mm, 5 mm
20 und 10 mm.

Resultate

Aus den Ergebnissen der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass die erfinderischen Sandwich-Verbundwerkstoffe eine gegenüber einem massiven Aluminiumblech
25 (**Al-1.5**) oder einem Al-Polypropylen-Composite (**Al/PP**) eine massiv erhöhte Verstärkung - trotz eines stark reduzierten Gewichtes- aufweisen.

Weiterhin zeigte sich dass die Sandwich-Verbundwerkstoffe ein ausserordentlich gute Alterungsbeständigkeit und Haftung aufweisen, wie die Werte nach dem Kataplasmatests (70°C/100% relative Luftfeuchtigkeit) belegen.

30

Bezeichnung	<i>K-5</i>	<i>K-5Al</i>	<i>Al-1.5(Ref.)</i>	<i>Al/PP(Ref.)</i>
T-Peel-Festigkeit (H) [N/mm]	4.0			
T-Peel-Festigkeit(S) [N/mm]	4.4	2.37		
3-Punkt-Biegesteifigkeit (S)[N]				
2 mm Biegung	136	173	43	94
5 mm Biegung	175	244	85	157
10 mm Biegung	200	306	132	177
nach 7 d Kataplasma				
2 mm Biegung		186		
5 mm Biegung		263		
10 mm Biegung		325		

Tabelle 3. Mechanische Eigenschaften von Sandwich-Verbundwerkstoffen.

Patentansprüche

1. Zweikomponentiger Klebstoff **K** bestehend aus einer Komponente **K1** und einer Komponente **K2**, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente **K1**

5 mindestens ein Epoxidharz **A** mit durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe pro Molekül;

 mindestens ein Epoxid-Addukt **B** mit je durchschnittlich mehr als einer Epoxidgruppe und mehr als einer Hydroxylgruppe pro Molekül;

10

 mindestens ein Reaktionsprodukt **F** eines Epoxid-Adduktes **B** mit einer Verbindung **C** mit mindestens zwei Isocyanatgruppen sowie

15

 mindestens einen Härter **D** für Epoxidharze, welcher durch erhöhte Temperatur aktiviert wird;

umfasst und

die Komponente **K2**

20

 mindestens eine Verbindung **E** mit mindestens zwei Isocyanat-Gruppen umfasst;

und wobei das Epoxid-Addukt **B**

25

 ein Epoxid-Addukt **B1**, welches aus mindestens einer Dicarbonsäure und mindestens einem Diglycidylether erhältlich ist;

 und gegebenenfalls kombiniert mit

 einem Epoxid-Addukt **B2**, welches aus mindestens einem Bis(aminophenyl)sulfon-Isomeren oder mindestens einem aromatischen Alkohol und mindestens einem Diglycidylether

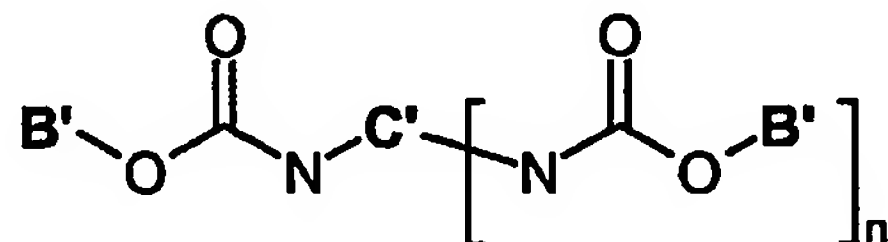
30

ist.

2. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Epoxidharz **A** ein Flüssigharz, insbesondere ein Bisphenol-A-diglycidylether, Bisphenol-F-diglycidylether oder Bisphenol-A/F-diglycidylether ist.
- 5
3. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für die Herstellung des Epoxid-Addukt **B1** als Dicarbonsäure eine dimere Fettsäure, insbesondere mindestens einer dimeren C4 - C20 Fettsäure, und als Diglycidylether Bisphenol-A-diglycidylether, Bisphenol-F-diglycidylether oder Bisphenol-A/F-diglycidylether verwendet wird.
- 10
4. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die Herstellung des Epoxid-Addukt **B2** ein aromatischer Alkohol, ausgewählt aus der Gruppe 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan, Bis(4-hydroxyphenyl)-methan, Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon, Hydrochinon, Resorcin, Brenzkatechin, Naphthohydrochinon, Naphtoresorcin, Dihydroxynaphthalin, Dihydroxyanthrachinon, Dihydroxy-biphenyl, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-phthalide, 5,5-Bis(4-hydroxyphenyl)hexahydro-4,7-methanoindan sowie alle Isomeren der vorgenannten Verbindungen oder und als Diglycidylether Bisphenol-A-diglycidylether, Bisphenol-F-diglycidylether oder Bisphenol-A/F-diglycidylether verwendet wird.
- 15
- 20
- 25
5. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Epoxid-Addukt **B** ein Molekulargewicht von 700 - 6000 g/mol, vorzugsweise 900 - 4000 g/mol, insbesondere 1000 - 3300 g/mol aufweist.
- 30
6. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung **C** ein Isocyanatgruppen aufweisendes Polyurethanprepolymer **C2** ist, welches aus mindestens einem Polyisocyanat **C1** und aus mindestens einem

Polyol, insbesondere mindestens einem Polyoxyalkylenpolyol, bevorzugt mindestens einem Polyoxyalkylendiol, hergestellt wird.

7. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Reaktionsprodukt **F** die Struktur



- aufweist, wobei **B'** identisch mit der Struktur von **B** ist, ausser dass eine Hydroxylgruppen fehlt und wobei **C'** identisch mit der Struktur von **C** ist, ausser dass alle Isocyanatgruppen fehlen und wobei $n+1$ die Anzahl der Isocyanatgruppen von **C** darstellt.

8. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Härter **D**, ein latenter Härter aus der Gruppe Dicyandiamid, Guanamine, Guanidine und Aminoguanidine ist.

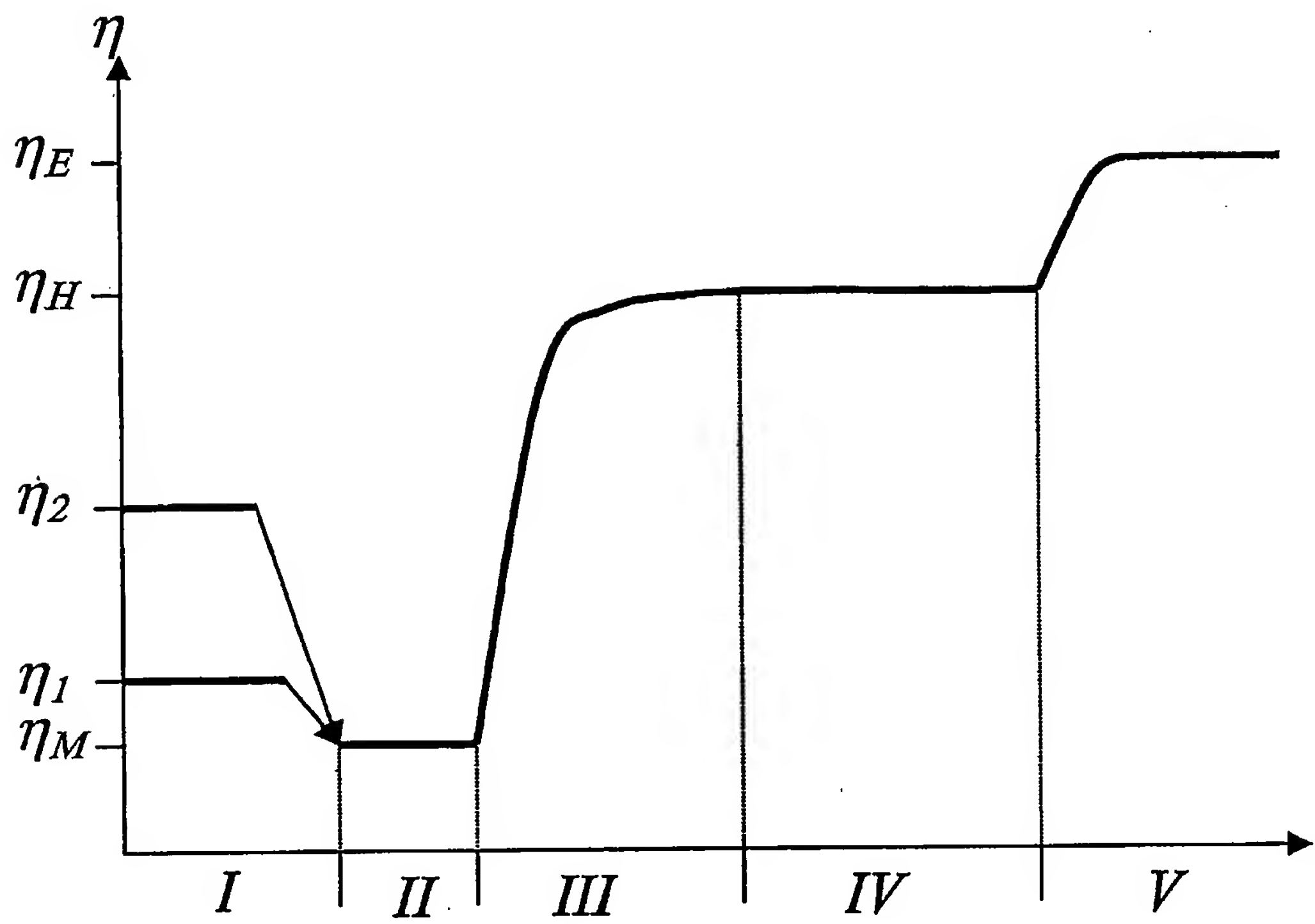
9. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung **E**, ein Polyisocyanat oder ein Isocyanatgruppen aufweisendes Polyurethanprepolymer ist, welches aus mindestens einem Polyisocyanat und aus mindestens einem Polyol, insbesondere mindestens Polyoxyalkylenpolyol, bevorzugt mindestens einem Polyoxyalkylendiol, hergestellt wird.

10. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gesamtanteil von Epoxidharz **A** und Epoxid-Addukt **B** in der Summe 10 - 60 Gewichts-%, vorzugsweise 15 - 55 Gewichts-%, bezogen auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs **K**, beträgt.

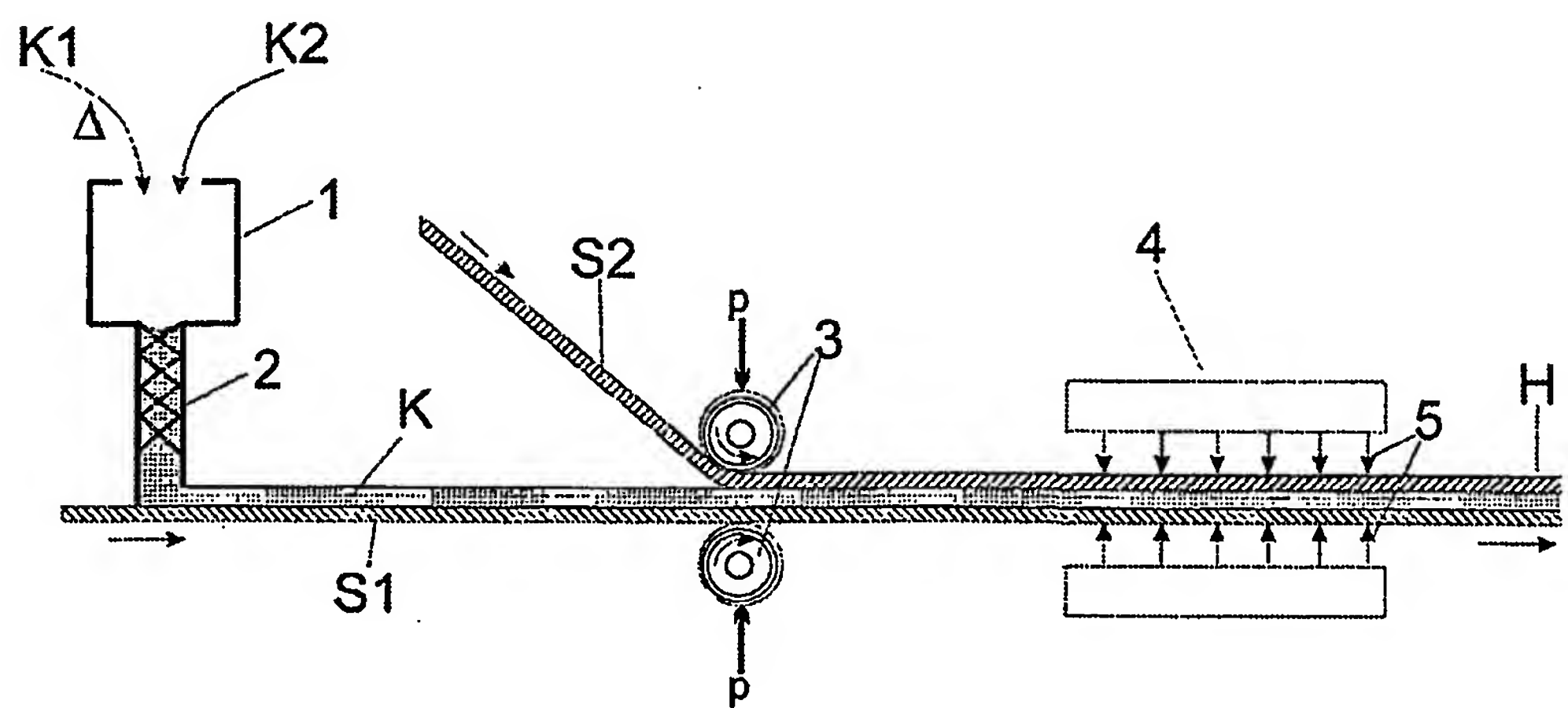
11. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich mindestens ein Füllstoff vorhanden ist, insbesondere in einem Anteil von 5 – 30 Gewichts-%, vorzugsweise 10 – 25 Gewichts-%, bezogen auf das Gewicht des gesamten Klebstoffs **K**.
12. Zweikomponentiger Klebstoff **K** gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich mindestens ein Epoxid-Gruppen-tragender Reaktivverdünner vorhanden ist.
13. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs **H**, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Komponente **K1** auf eine Temperatur zwischen 130° und 60°C, insbesondere zwischen 130°C und 80°C, bevorzugt zwischen 100°C und 90°C erhitzt wird, die Komponenten **K1** und **K2** miteinander gemischt werden und der gemischte Klebstoff **K** gemäss einem der Ansprüche 1 bis 12 auf ein flächiges Substrat **S1** appliziert werden und anschliessend der Klebstoff **K** mit einem flächigen Substrat **S2**, insbesondere unter Druckaufschlagung während oder nach der Kontaktierung mit dem Substrat **S2** auf mindestens eines der Substrate **S1** oder **S2**, kontaktiert wird, so dass sich der gemischte Klebstoff **K** zwischen den Substraten **S1** und **S2** angeordnet ist.
14. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs **H** gemäss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das flächige Substrat **S1** aus demselben Material wie das flächige Substrat **S2** besteht.
15. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs **H** gemäss Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eines der Substrate **S1** oder **S2** ein Blech, insbesondere ein Stahl- oder Aluminium-Blech, bevorzugt ein beöltes Stahl- oder beöltes Aluminium-Blech, insbesondere bevorzugt ein beöltes Stahlblech ist.

16. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs **H** gemäss Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Blech eine Dicke zwischen 0.5 mm und 0.1 mm, insbesondere zwischen 0.4 mm und 0.2 mm, aufweist.
- 5 17. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs **H** gemäss einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponenten **K1** und **K2** in einem solchen Verhältnis gemischt werden, dass das OH/NCO-Verhältnis ≥ 2 , insbesondere 2 - 50, beträgt.
- 10 18. Verfahren zur Herstellung eines Halbzeugs **H** gemäss einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Halbzeug **H** anschliessend entweder auf eine Rolle aufgewickelt wird und in Form eines Coils gelagert wird;
oder abgelängt wird und das abgelängte Halbzeug **H** in Form eines
15 Stapels gelagert wird.
19. Halbzeug **H**, dadurch gekennzeichnet, dass es durch ein Verfahren gemäss einem der Ansprüche 13 bis 18 hergestellt wird.
- 20 20. Verfahren zur Herstellung eines Sandwich-Verbundwerkstoffs **S**, dadurch gekennzeichnet, dass ein Halbzeug **H** gemäss Anspruch 19 einem Umformprozess unterworfen wird und auf eine Temperatur zwischen 130°C und 230°C, insbesondere zwischen 170°C und 190°C, aufgeheizt wird.
- 25 21. Sandwich-Verbundwerkstoff **S**, dadurch gekennzeichnet, dass er nach einem Verfahren nach Anspruch 20 hergestellt wird.
22. Verwendung eines Sandwich-Verbundwerkstoff **S** gemäss Anspruch 21,
30 dadurch gekennzeichnet, dass er im Fahrzeugbau, insbesondere im Karosseriebau, eingesetzt wird.

Figur 1



Figur 2



Figur 3

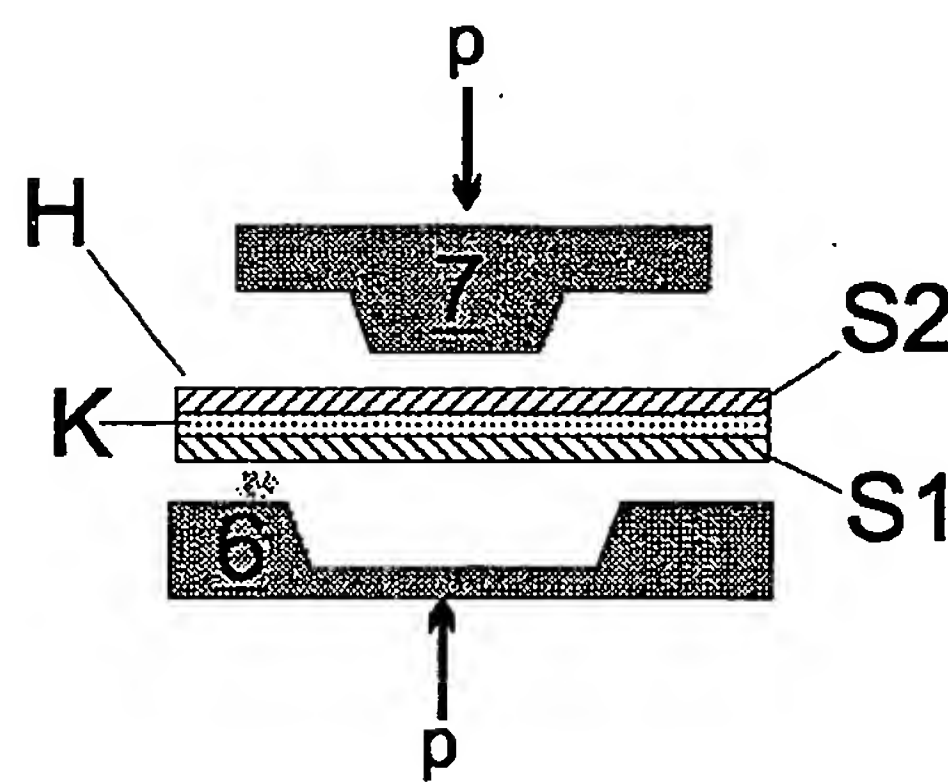


Fig. 3a

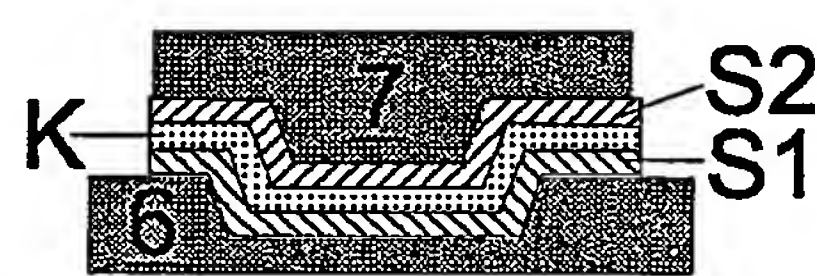


Fig. 3b

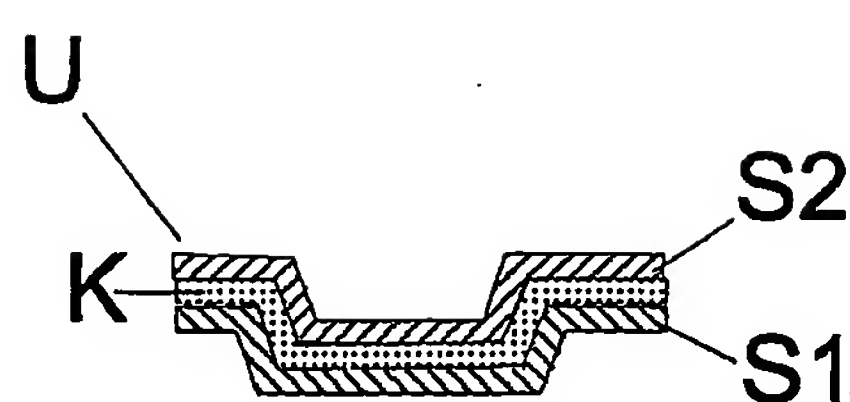


Fig. 3c

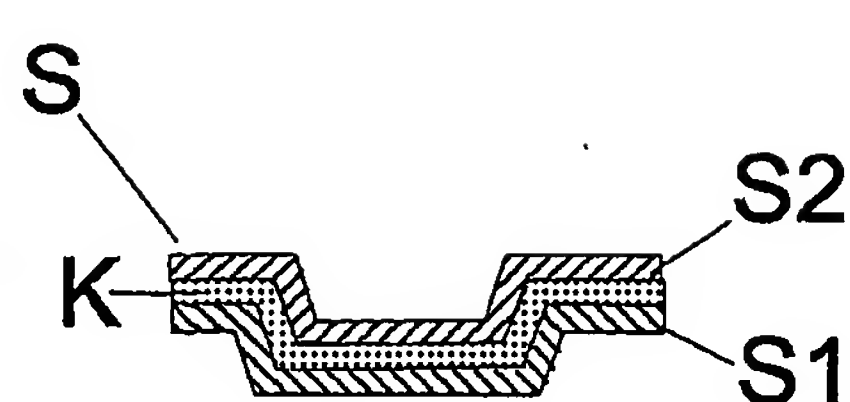


Fig. 3d

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050801

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C09J175/04 C09J163/00 C08G59/00 C08G18/10 B32B17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C09J C08G B32B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1 359 202 A (SIKA SCHWEIZ AG) 5 November 2003 (2003-11-05) claims; examples	1-22
A	DE 199 19 783 A (AUDI NSU AUTO UNION AG) 9 November 2000 (2000-11-09) cited in the application the whole document	1-22
A	US 4 578 424 A (GOEL ANIL B) 25 March 1986 (1986-03-25) claims; examples	1-22
A	EP 0 343 676 A (GRACE W R & CO) 29 November 1989 (1989-11-29) cited in the application claims; examples	1-22

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 April 2005

Date of mailing of the international search report

29/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Zeslawski, W

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050801

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1359202	A	05-11-2003	EP 1359202 A1	05-11-2003
			AU 2003229684 A1	17-11-2003
			WO 03093387 A1	13-11-2003
			EP 1504073 A1	09-02-2005
DE 19919783	A	09-11-2000	DE 19919783 A1	09-11-2000
US 4578424	A	25-03-1986	AT 69612 T	15-12-1991
			CA 1275529 C	23-10-1990
			DE 3682527 D1	02-01-1992
			DE 199889 T1	21-05-1987
			EP 0199889 A2	05-11-1986
			JP 1754898 C	23-04-1993
			JP 4041708 B	09-07-1992
			JP 61254683 A	12-11-1986
			JP 1024877 A	26-01-1989
			US 4728737 A	01-03-1988
EP 0343676	A	29-11-1989	US 4962138 A	09-10-1990
			AT 122065 T	15-05-1995
			AU 3515089 A	30-11-1989
			DE 68922434 D1	08-06-1995
			DE 68922434 T2	07-09-1995
			EP 0343676 A2	29-11-1989
			ES 2070865 T3	16-06-1995
			JP 2051579 A	21-02-1990
			JP 2691021 B2	17-12-1997
			KR 130893 B1	20-04-1998
			NZ 229299 A	28-05-1991
			US 5079094 A	07-01-1992
			ZA 8904010 A	28-02-1990

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050801

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C09J175/04 C09J163/00 C08G59/00 C08G18/10 B32B17/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C09J C08G B32B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 359 202 A (SIKA SCHWEIZ AG) 5. November 2003 (2003-11-05) Ansprüche; Beispiele	1-22
A	DE 199 19 783 A (AUDI NSU AUTO UNION AG) 9. November 2000 (2000-11-09) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-22
A	US 4 578 424 A (GOEL ANIL B) 25. März 1986 (1986-03-25) Ansprüche; Beispiele	1-22
A	EP 0 343 676 A (GRACE W R & CO) 29. November 1989 (1989-11-29) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche; Beispiele	1-22



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. April 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/04/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Zeslawski, W

INTERNATIONALES RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat. des Akdenzeichen

PCT/EP2005/050801

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1359202 A	05-11-2003	EP 1359202 A1	05-11-2003
		AU 2003229684 A1	17-11-2003
		WO 03093387 A1	13-11-2003
		EP 1504073 A1	09-02-2005
DE 19919783 A	09-11-2000	DE 19919783 A1	09-11-2000
US 4578424 A	25-03-1986	AT 69612 T	15-12-1991
		CA 1275529 C	23-10-1990
		DE 3682527 D1	02-01-1992
		DE 199889 T1	21-05-1987
		EP 0199889 A2	05-11-1986
		JP 1754898 C	23-04-1993
		JP 4041708 B	09-07-1992
		JP 61254683 A	12-11-1986
		JP 1024877 A	26-01-1989
		US 4728737 A	01-03-1988
EP 0343676 A	29-11-1989	US 4962138 A	09-10-1990
		AT 122065 T	15-05-1995
		AU 3515089 A	30-11-1989
		DE 68922434 D1	08-06-1995
		DE 68922434 T2	07-09-1995
		EP 0343676 A2	29-11-1989
		ES 2070865 T3	16-06-1995
		JP 2051579 A	21-02-1990
		JP 2691021 B2	17-12-1997
		KR 130893 B1	20-04-1998
		NZ 229299 A	28-05-1991
		US 5079094 A	07-01-1992
		ZA 8904010 A	28-02-1990